FCEFyN - UNC - ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

DOCENTE: Prof. Esp. Ing. Adrián Claudio Agüero

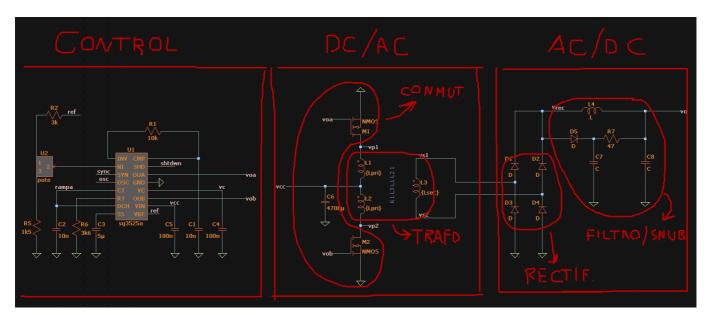
ALUMNO: Ferraris Domingo Jesus

Trabajo practico teorico 5:

Circuito de disparo para MOSFET.

Analisis del conversor.

El sistema analizado es un *conversor DC/DC elevador en topologia push-pull con aislacion a transformador*, que consta de las siguientes etapas:



El **bloque de control** se encarga de generar señales de PWM con duty cycle (Dcy) variable para manejar los **MOSFET de potencia** que realizan la conmutacion en el bloque inversor DC/AC. Estos MOSFET fuerzan corriente e inducen la tension en el primario del **transformador elevador** que se vera aumentada en el bobinado secundario.

Finalmente en el bloque AC/DC tenemos un *puente recificador monofasico de onda completa* seguido de un *filtro pasa bajos LC* que se encarga de filtrar los armonicos proporcionando corriente continua a la carga.

Tambien para disipar la energia de las oscilaciones en la conmutacion debidas a las inductancias y capacidades distribuidas del circuito, se agrega una *red snubber para proteger los diodos* de corrientes y sobretensiones.

Ademas se puede sensar la tension en la carga y realimentar este valor al bloque de control, por ejemplo por medio de un opto acoplador, para que varie el duty cycle elevando o disminuyendo la tension media

sobre la carga segun la demanda de corriente.

Control del PWM.

Para la generacion y control del PWM se usa el *IC SG3525A*:

SG3525A

Pulse Width Modulator Control Circuit

The SG3525A pulse width modulator control circuit offers improved performance and lower external parts count when implemented for controlling all types of switching power supplies. The on-chip +5.1 V reference is trimmed to $\pm 1\%$ and the error amplifier has an input common-mode voltage range that includes the reference voltage, thus eliminating the need for external divider resistors. A sync input to the oscillator enables multiple units to be slaved or a single unit to be synchronized to an external system clock. A wide range of deadtime can be programmed by a single resistor connected between the C_T and Discharge pins. This device also features built-in soft-start circuitry, requiring only an external timing capacitor. A shutdown pin controls both the soft-start circuitry and the output stages, providing instantaneous turn off through the PWM latch with pulsed shutdown, as well as soft-start recycle with longer shutdown commands. The under voltage lockout inhibits the outputs and the changing of the soft-start capacitor when V_{CC} is below nominal. The output stages are totem-pole design capable of sinking and sourcing in excess of 200 mA. The output stage of the SG3525A features NOR logic resulting in a low output for an off-state.

Features

- 8.0 V to 35 V Operation
- 5.1 V ± 1.0% Trimmed Reference
- 100 Hz to 400 kHz Oscillator Range
- Separate Oscillator Sync Pin
- Adjustable Deadtime Control
- Input Undervoltage Lockout
- Latching PWM to Prevent Multiple Pulses
- Pulse-by-Pulse Shutdown
- Dual Source/Sink Outputs: ± 400 mA Peak
- Pb–Free Packages are Available*

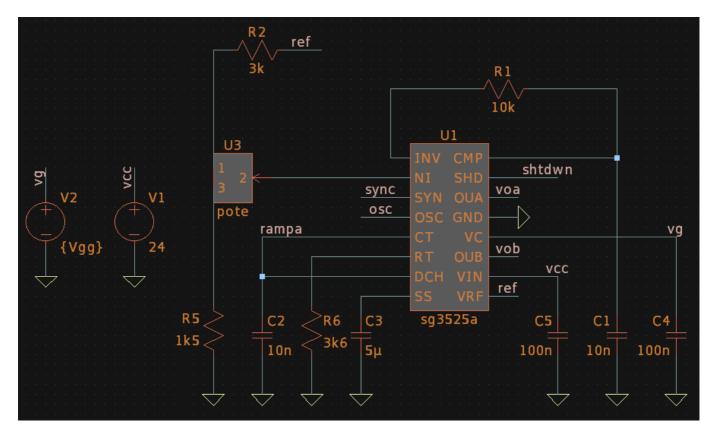
Que consta de salidas totem-pole, amplio rango de frecuencias, tiempo muerto entre conmutacion ajustable, un regulador para la tension de referencia y un *duty cycle ajustable de 0 a 50%* por medio de un amplificador de error integrado.

La configuracion va a ser la usada por el fabricante para las pruebas:

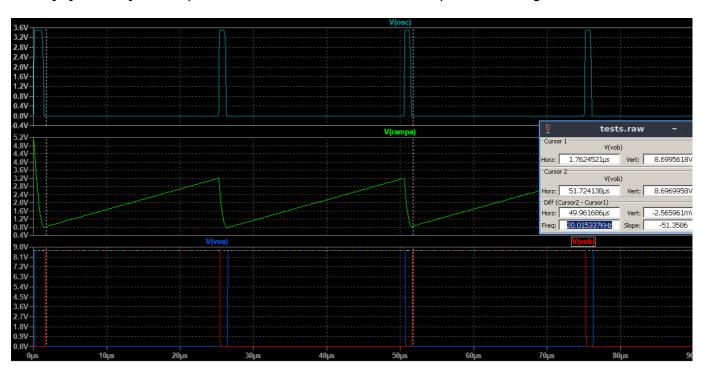
5. Tested at f_{osc} = 40 kHz (R_T = 3.6 k Ω , C_T = 0.01 μ F, R_D = 0 Ω).

Donde el oscilador trabaja a 40KHz obteniendo en sus salidas un PWM de 20KHz aproximadamente.

No se utiliza la funcion shutdown ni arranque suave, se alimenta en integrado con los 24V y pone una tension Vgg para el gate de los MOS a determinar.



Vemos como si ponemos al 100% el potenciometro tenemos señales de PWM a 20KHz aproximadamente de duty cycle 50% y un tiempo muerto entre conmutaciones de 1us para esta configuracion:

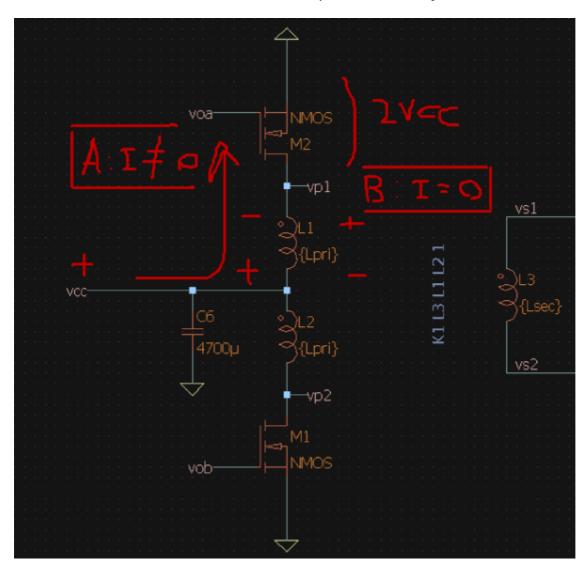


Analisis de formas de onda.

Ya con la etapa de control funcionando se trata de *analizar las formas de onda (FO) mas importantes* para entender el funcionamiento y poder seleccionar los componentes de potencia.

Primario/Push-pull:

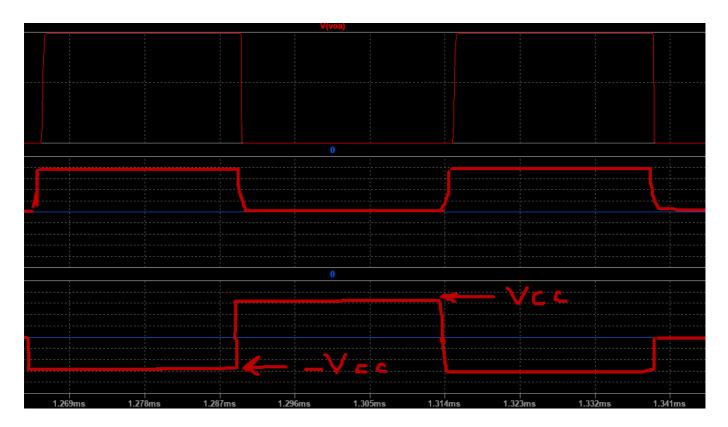
Comenzamos analizando las FO de un bobinado primario en corte y conduccion.



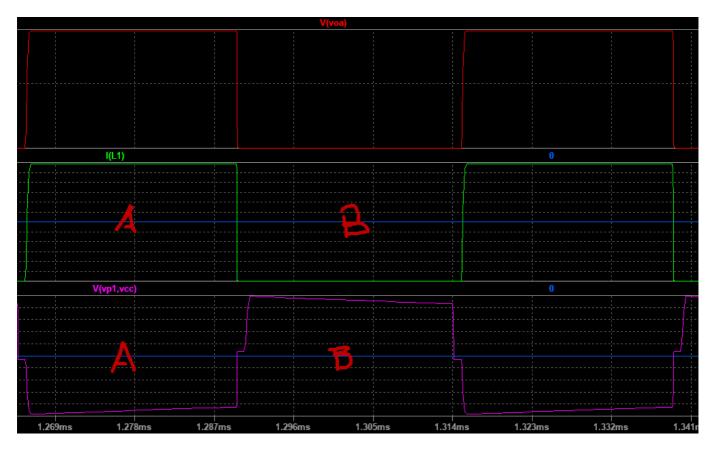
Al aplicar tension al gate *(condicion A)* de uno de los MOSFET, *se aplica Vcc a uno de los devanados primarios* siendo Vp1 negativa respecto a Vcc. En esta condicion *Vds es muy baja.*

Al cortar la corriente *(condicion B)* el inductor por ley de faraday *induce una tension de polaridad opuesta* que genera un Vp1 positivo respecto a Vcc y *Vds es del doble de la tension de alimentacion*.

Segun el analisis dibujamos las formas de onda tentativas:



Y comparamos con las simuladas:



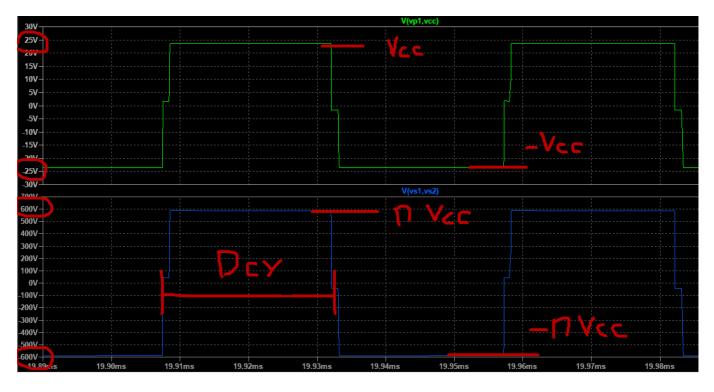
Lo mismo se repite alternadamente en el otro bobinado primario generando una tension igual pero en contra fase. Siendo la tension aplicada al primario la diferencia entre Vp1 y Vp2 se tiene en total una tension alterna cuadrada de 20KHz y valor pico 2Vcc.

Ademas en la simulacion se nota como *el transistor de la rama que no conduce tiene una Vds de casi el doble de la tension de fuente.*



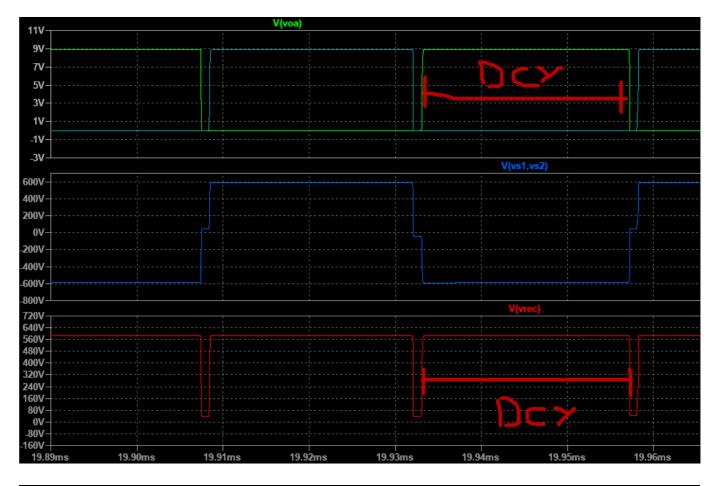
Secundario/rectificacion:

Las tensiones de los bobinados primarios se suman y *aparecen el el secundario afectadas por la relacion de transformacion (n).*



Luego la tension del secundario es rectificada por un puente rectificador monofasico de onda completa, lo que equivale a sacar el valor absoluto de la FO. Esto genera una tension *continua pulsante del doble de*



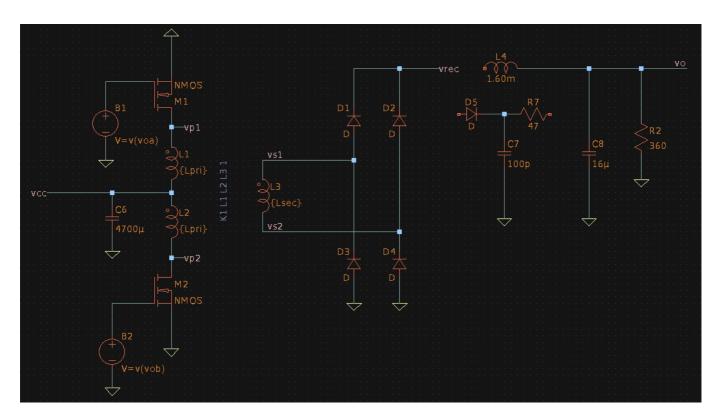


Para esta etapa surgieron muchos problemas en la simulacion del sistema al acoplar las etapas siguientes que complicaron muchisimo el analis de las FO:

- En las conmutaciones se *inducen ruidos en el PWM* lo que deforma mucho la corrinente IDS, y por consiguiente la tension en el primario.
- La red snubber a la salida *alarga mucho el tiempo de simulacion* por razones desconocidas.
- Aun sin la red snubber, al acoplar las etapas existen muchas constantes de tiempo en juego lo que complejiza la simulacion y *extiende en exceso el tiempo para llegar al estado estable* de sistema (y empezar a analizar).

Luego de dias probando distintos modelos, configuraciones, intentando desacoplar etapas por medio de buffers, aprendiendo sobre SPICE y tratando de optimizar la simulacion y mucha paciencia (sin exagerar, estuve dias) se realizaron los siguientes cambios:

- El SG3525A no puede conectarse directamente al gate de los MOSFETS, por lo que se copia la tension de PWM con fuentes de tension controladas por tension y se conectan estas señales a los gates.
- **Se desconecta la red snubber**, siendo un elemento de proteccion no deberia interferir en el funcionamiento del circuito.
- Se usan MOSFET ideales con Kp aumentado para que tengan mas capacidad de corriente, al menos hasta cerrar el diseño.



Recien con estos cambios se pudo cerrar la simulacion completamente en tiempos razonables y continuar con el analisis (al menos con LTSpice y los modelos encontrados).

Filtrado/Snubber:

Continuando con el analisis, luego de la rectificacion se filtra la onda con un filtro LC donde por un lado la *inductancia se encarga de mantener una corriente continua* por la carga mientras que el *capacitor estabiliza la tension* en la carga.

Por ultimo la *red Snubber* tiene la funcion de disipar la energia en la conmutacion debida a las inductancias y capacidades distribuidas de los diodos y semiconductores. En la realidad al conmutar se generan oscilaciones amortiguadas de alta frecuencia que presentan picos de tension importantes y pueden dañar los semiconductores. Por ello la red se encarga de *filtrar las altas frecuencias a masa por medio del capacitor y disipar la energia de las oscilaciones por medio de la resistencia*.

Seleccion de componentes/diseño.

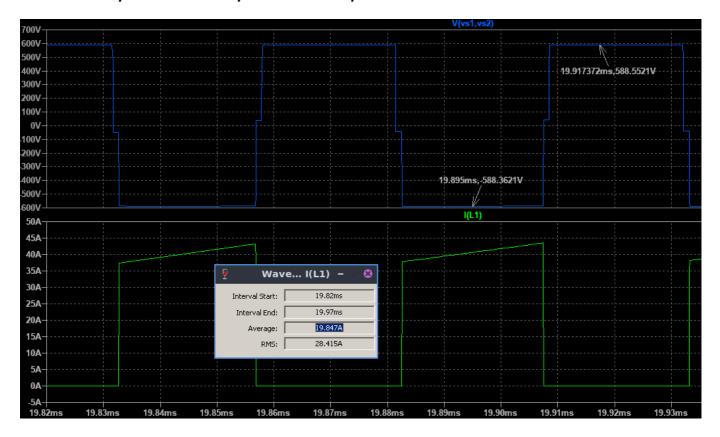
Seleccionamos los componentes teniendo en cuenta que *se quiere llegar a la potencia nominal con un Dcy del 50% en el PWM del SG3525A* (en la tension rectificada es del 100%).

con las caracteristicas de la carga sabemos que:

$$egin{aligned} Vo &= 600V & y & Po &= 1KW \
ightarrow \mathbf{Io} &= rac{\mathbf{Po}}{\mathbf{Vo}} &= \mathbf{1.67A} \
ightarrow \mathbf{RL} &= rac{\mathbf{Vo}}{\mathbf{Io}} &= \mathbf{360}\Omega \end{aligned}$$

MOSFET de potencia:

Por medio de un barrido parametrico de Vgg, se determina que para llegar a la tension de trabajo del secundario con carga se *necesita una Vgg de 10V* y tiene que circular una *corriente media de 19.8A y en el inicio una no repetitiva de 236A aproximadamente por MOSFET.*



Y como analizamos anteriormente la *maxima tension Vds (Vdsp) que tienen que aguantar es de 48V (50V aprox.)*.

```
aplicamos los coeficientes de seguridad:IDav=19.8A \quad y \quad Vdsp=50V \ 
ightarrow 	extbf{IDRM} \geq 	extbf{IDav} + 	extbf{30Porc} = 	extbf{25.74A} \ 
ightarrow 	extbf{IDSM} \geq 	extbf{236A} \ 
ightarrow 	extbf{VDSbr} \geq 	extbf{2.5} \cdot 	extbf{Vdsp} = 	extbf{125V}
```

Para minimizar las perdidas buscamos un MOSFET con la *menor Ron y Qgs posible* pero que cumpla con los niveles de tension y corriente.

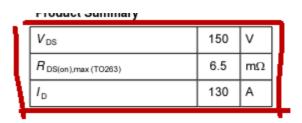
Rapidamente en *LTSpice* podemos elegir el *MOSFET de potencia IPB065N15N3* de Infineon:

Features

- · N-channel, normal level
- Excellent gate charge x R_{DS(on)} product (FOM)
- Very low on-resistance R_{DS(on)}
- 175 °C operating temperature
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified according to JEDEC¹⁾ for target application
- · Ideal for high-frequency switching and synchronous rectification

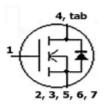
. Halogen-free according to IEC61249-2-21

Туре	IPB065N15N3 G		
	1 tab		
Package	PG-TO263-7		
Marking	065N15N		









Maximum ratings, at Ti=25 °C, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Continuous drain current	I _D	Т _С =25 °С	130	А
		T _C =100 °C	93	
Pulsed drain current ²⁾	I _{D,pulse}	T _C =25 °C	520	
Avalanche energy, single pulse	E _{AS}	$I_{\rm D}$ =100 A, $R_{\rm GS}$ =25 Ω	780	mJ
Gate source voltage	V _{GS}		±20	V
Power dissipation	P _{tot}	T _C =25 °C	300	w
Operating and storage temporature	Тт		55 175	۰.

Que tiene encapsulado TO263, tension y corrientes maximas de **150V y 130A** (520A no repetitiva a 25°C), y potencia maxima de **300W**. Ademas se indica una Ron maxima de **6.5mOhm** y una Qgs **alrededor de 30nC**.

Diodos rectificadores/transformador:

Para los diodos estudiamos el valor medio de la tension rectificada en funcion del Dcy y la tension maxima del secundario (Vsp).

considerandola cuadrada y teniendo en cuenta que tiene el doble de frecuencia que la del secundario:

$$Vo = rac{1}{Trect} \int_{Trect \cdot Dcy} vrect(t) \; dt = rac{2}{T} \int_{rac{T}{2} \cdot Dcy} Vsp \; dt = Dcy \cdot Vsp$$

si se quiere llegar a la potencia nominal con un Dcy del 100% en la salida (en el PWM es de 50%):

$$Vo = Dcy \cdot Vsp = 1 \cdot Vsp = 600V$$

entonces sacamos la relacion de transformacion del transformador elevador:

$$n=rac{Vsp}{Vpp}=rac{600V}{24V}=25$$

que modelamos en LTSpice como inductores acoplados con la siguiente relacion:

$$n^2 = rac{L2}{L1} \
ightarrow \mathbf{L1} = \mathbf{100uH} \
ightarrow \mathbf{L2} = \mathbf{63mH}$$

Sin embargo se agregaron resistencias a todos los inductores para ayudar a cerrar las simulaciones, estas produciran perdidas por lo que seguramente deberemos ajustar la relacion de transformacion mas adelante.

ademas analizando el circuito con los diodos en inversa, tenemos como tension pico inversa:

$$Vrp = Vsp = 600V$$

y como las ramas en paralelo son 2:

$$IFav = \frac{Io}{2} = 0.835A$$

aplicamos los coeficientes de seguridad:

$$IFav = 0.835A$$
 y $Vrp = 600V$
 \rightarrow $IFRM \ge IFav + 30Porc = 1.1A$
 \rightarrow $VRRM \ge Vrp \cdot 2.5 = 1667V$

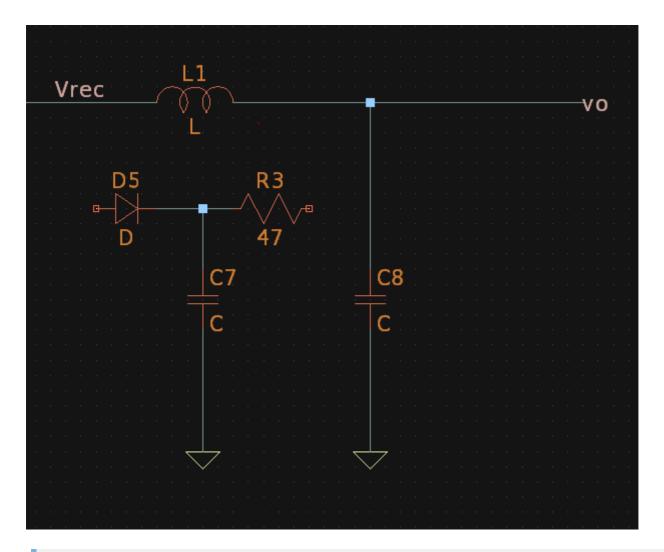
Con el buscador de Mouser seleccionamos el diodo Schottky GD05MPS17H de GeneSic:

Parameter	Symbol	Conditions	Values	Unit	Note
Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}		1700	٧	
Continuous Forward Current	lF	$T_C = 100^{\circ}C$, $D = 1$	15	А	
		$T_C = 135^{\circ}C$, $D = 1$	10		Fig. 4
		$T_C = 164^{\circ}C, D = 1$	5		
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current, Half Sine	1	$T_C = 25^{\circ}C$, $t_P = 10 \text{ ms}$	50	А	
Wave	I _{F,SM}	$T_C = 150$ °C, $t_P = 10$ ms	40		
Repetitive Peak Forward Surge Current, Half Sine Wave	I _{F,RM}	$T_C = 25^{\circ}C$, $t_P = 10 \text{ ms}$	30	А	
		$T_C = 150$ °C, $t_P = 10$ ms	21		
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current	I _{F,MAX}	T _C = 25°C, t _P = 10 μs	250	Α	
i ² t Value	∫i²dt	$T_C = 25^{\circ}C$, $t_P = 10 \text{ ms}$	12	A ² s	
Non-Repetitive Avalanche Energy	E _{AS}	L = 8 mH, I _{AS} = 5 A	100	mJ	
Diode Ruggedness	dV/dt	V _R = 0 ~ 1360 V	200	V/ns	
Power Dissipation	P _{TOT}	T _C = 25°C	141	W	Fig. 3
Operating and Storage Temperature	Tj, Tstg		-55 to 175	°C	

En encapsulado TO-247, soporta *1.7KV en inversa*, una corriente de *5A en su condicion de temperatura mas desfavorable* y una potencia de *141W*.

Filtro LC:

Para el filtro de salida usamos Laplace para estudiar su comportamiento en frecuencia:



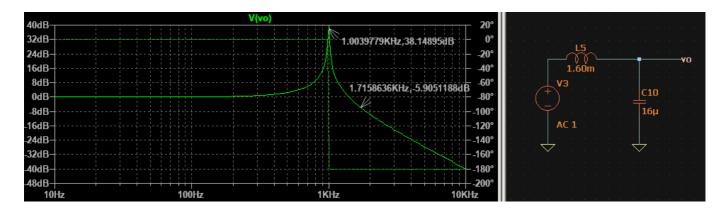
funcion de tranferencia:

$$egin{aligned} Vo &= Vrec \cdot rac{XC}{XC + XL} = Vrec \cdot rac{1}{1 + rac{XL}{XC}} \ G &= rac{1}{1 + rac{XL}{XC}} = rac{1}{1 + sL \cdot sC} = rac{1}{1 + LCs^2} \equiv rac{1}{1 + (rac{s}{\omega p})^2} \ & o \omega p = rac{1}{\sqrt{LC}} \end{aligned}$$

Donde tiene un pico de resonancia en wp y luego decae a 40dB/dec.

si proponemos que L sea 100 veces C y calculamos para una frecuencia de 1KHz:

$$egin{align} \omega p &= rac{1}{\sqrt{LC}} = rac{1}{C\sqrt{100}} \ & o \mathbf{C} = rac{1}{2\pi \cdot 1 \mathrm{kHz} \cdot 10} = \mathbf{16uF} \ & o \mathbf{L} = \mathbf{100C} = \mathbf{1.6mH} \ \end{matrix}$$



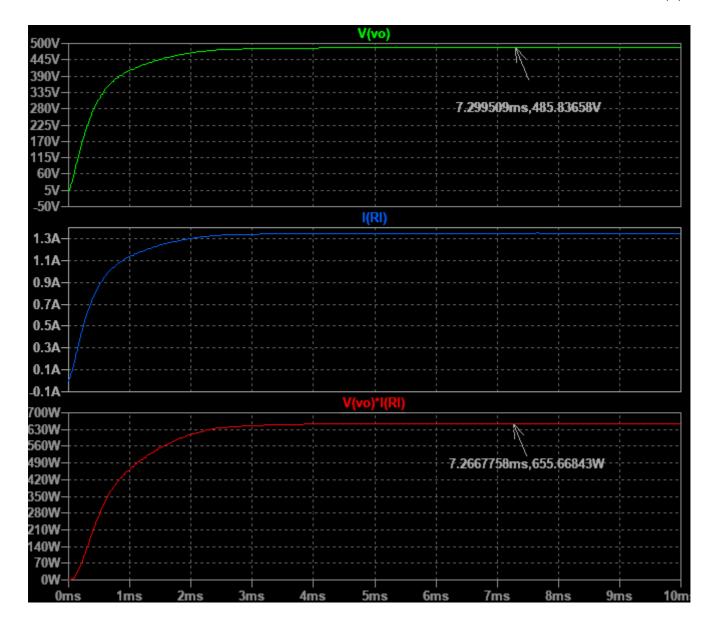
Con lo que las frecuencias superiores a 1kHz seran atenuadas considerablemente.

Red snubber:

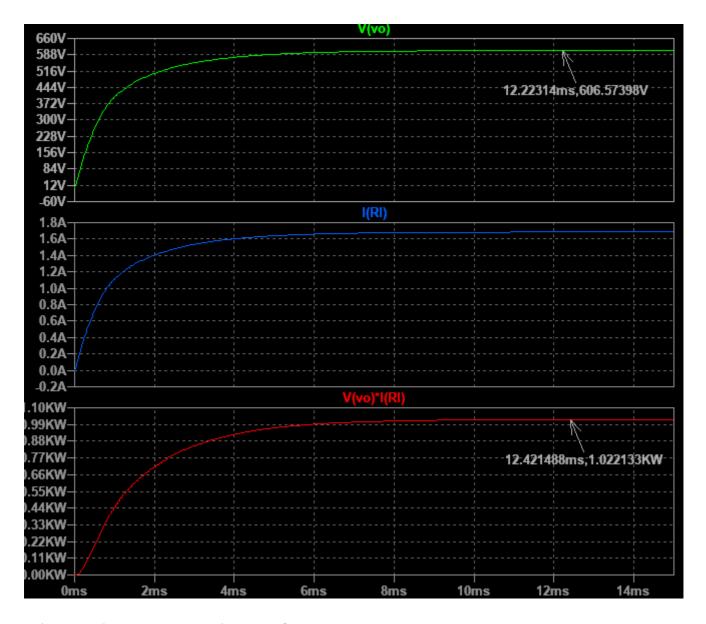
Por ultimo la red Snubber tiene la funcion de disipar la energia en la conmutacion debida a *oscilaciones de alta frecuencia*, por lo que se eligio un capacitor chico de 100pF.

Simulaciones finales.

Cerrado el diseño y seleccionados los componentes primeramente se *simulo con modelos ideales el circuito sin la red snubber* para estudiar la tension corriente y potencia sobre la carga.

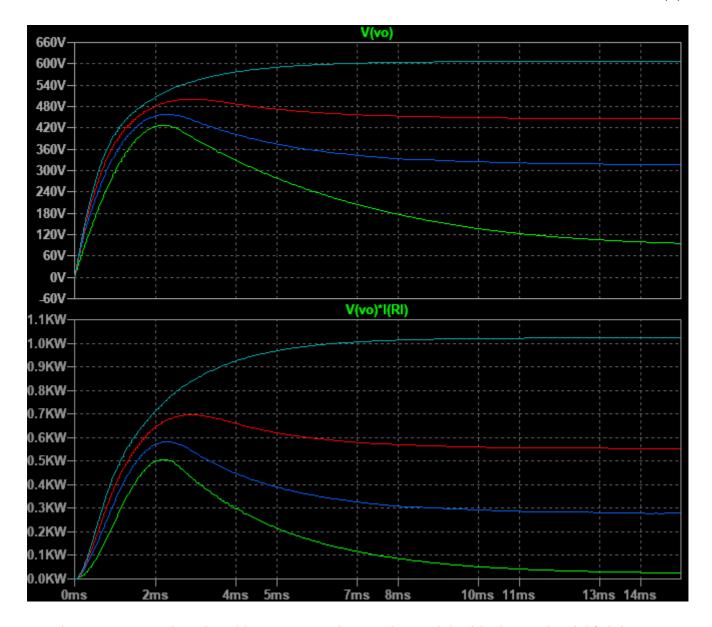


Esta es un poco baja debido a diversas perdidas por lo que *se ajusto la relacion de transformacion* para alcanzar los 600V de salida. Por medio de un barrido parametrico se ajusto L2 a 140mH y se obtuvo:



Valores mucho mas cercanos a las especificaciones.

Ademas se simulo para Dcy de 10, 25, 40 y 50% la tension y potencia sobre la carga para visualizar la variacion en funcion del Dcy:



Por ultimo se *conecto la red Snubber y se reemplazaron los modelos ideales por los del fabricante* con practicamente los mismos resultados:

